

Title (en)

Connecting element, method for attaching a connection element to a circuit board and circuit board

Title (de)

Anschlusselement, Verfahren zum Aufbringen eines Anschlusselements auf eine Leiterplatte und Leiterplatte

Title (fr)

Élément de raccordement, procédé d'application d'un élément de raccordement sur une carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés

Publication

**EP 2945232 B1 20180711 (DE)**

Application

**EP 14465509 A 20140516**

Priority

EP 14465509 A 20140516

IPC 8 full level

**H01R 43/24** (2006.01); **H01R 12/51** (2011.01); **H01R 13/46** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H01R 12/51** (2013.01); **H01R 13/46** (2013.01); **H01R 43/24** (2013.01)

Cited by

EP3641067A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 2945232 A1 20151118; EP 2945232 B1 20180711**

DOCDB simple family (application)

**EP 14465509 A 20140516**